

京都ビジネスパートナー交流会2008 技術アライアンスコーナー
技術アライアンス情報シート

技術アライアンス情報	
企業名	村田機械株式会社
資本金	90.000 万円
従業員	2200名 4900(グループ) 名
事業内容(扱い製品)	繊維機械、ロジスティクスシステム、FAシステム、工作機械、シートメタル機械、情報機器
担当部署	開発生産、調達G
アライアンス(又は調達)分野	上記、事業部、開発関係
アライアンス(又は調達品)の概要	上記、事業部、開発関係装置、部品
条件等	
自社サイト	http://www.muratec.net/jp/index.html
調達サイト	
求める技術概要・得意分野	得意分野 ダイカスト、薄物、板金、製缶、成型

技術アライアンス情報 その他調達項目								
= 今すぐ求めている = 将来的に求めている = 検討できる x = 求めていない								
項目	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク
1. 機器・設備設計～製作	ア) 自動組立機		イ) 自動検査装置		ウ) 治工具		エ) その他()	
2. 金型設計～製作	ア) 樹脂成型		イ) プレス		ウ) ダイカスト		エ) その他()	
3. 機械加工	ア) MC加工		イ) NC旋盤		ウ) 手動式機械加工		エ) その他()	
材 料								
4. 板金	ア) 大型		イ) 中型		ウ) 小物		エ) 精密板金	
材 料								
5. 製缶	ア) 大型		イ) 中型以下		ウ) 精密製缶		エ) 厚さ()mm以上	
材 料								
6. 鍛造								
7-1. 鋳造	ア) 鋳鉄		イ) アルミ合金		ウ) 銅合金		エ) その他()	
7-2. ダイカスト	ア) アルミ・同合金		イ) 亜鉛・同合金		ウ) 銅合金		エ) その他()	
8. 表面処理	ア) メッキ		イ) 塗装		ウ) 熱処理		エ) その他()	
9. 成型	ア) 熱可塑性		イ) 熱硬化性		ウ) その他()			
10. 樹脂機械加工								
11. 電子・電機	ア) 基板実装		イ) 盤組立		ウ) 機器組立		エ) その他()	
12. 木型・木工								
13. ソフト設計	ア) 組込システム		イ) データ処理		ウ) IT通信		エ) コンテンツ系	
14. 試作加工	ア) 設計含む		イ) 部品加工		ウ) 機器組立		エ) その他()	
15. 商品設計	ア) 機械技術		イ) 電子技術		ウ) 光学		エ) その他()	
希望項目	高精度 短納期 安さ							
その他 具体的にご記入ください								